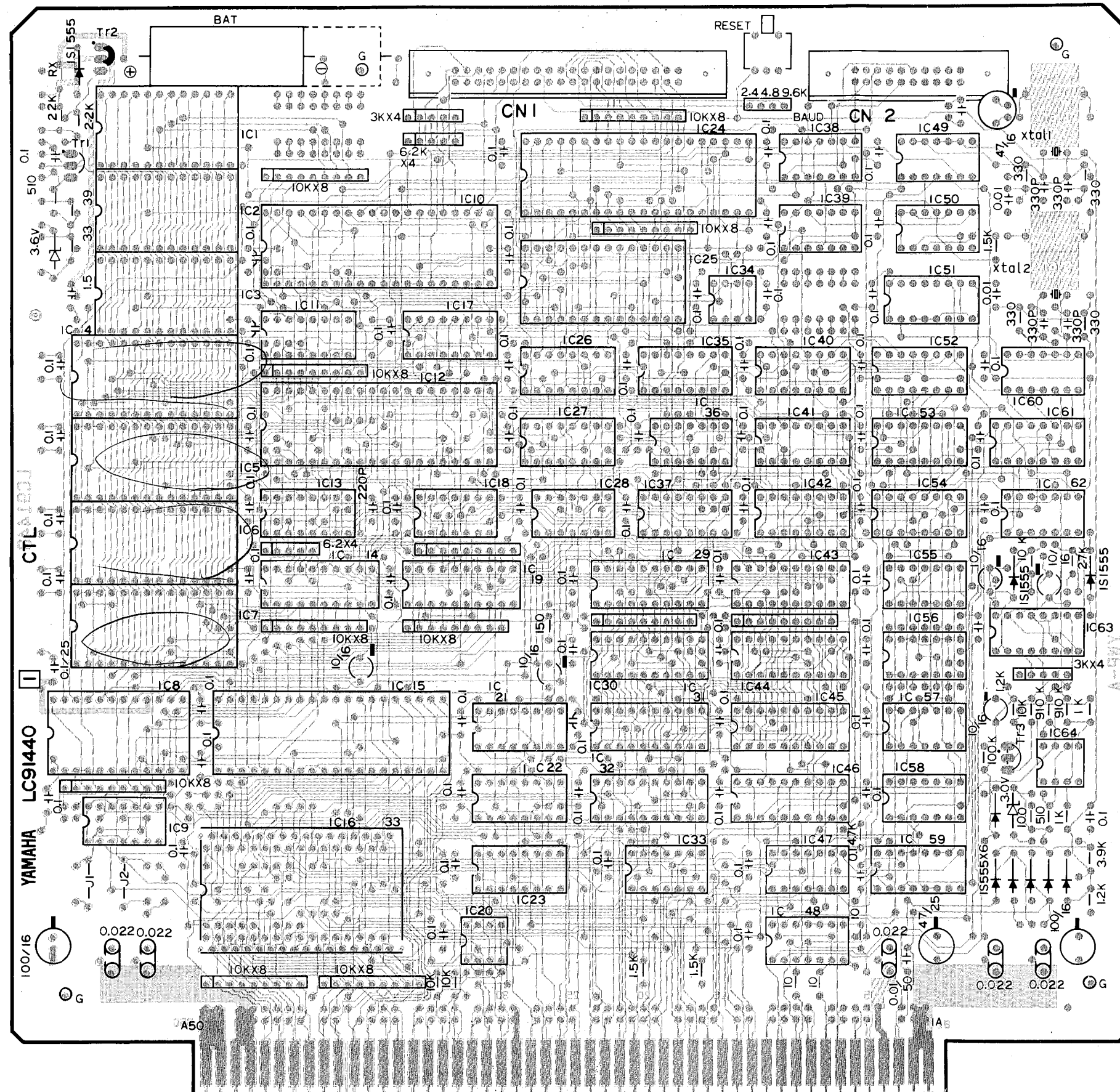
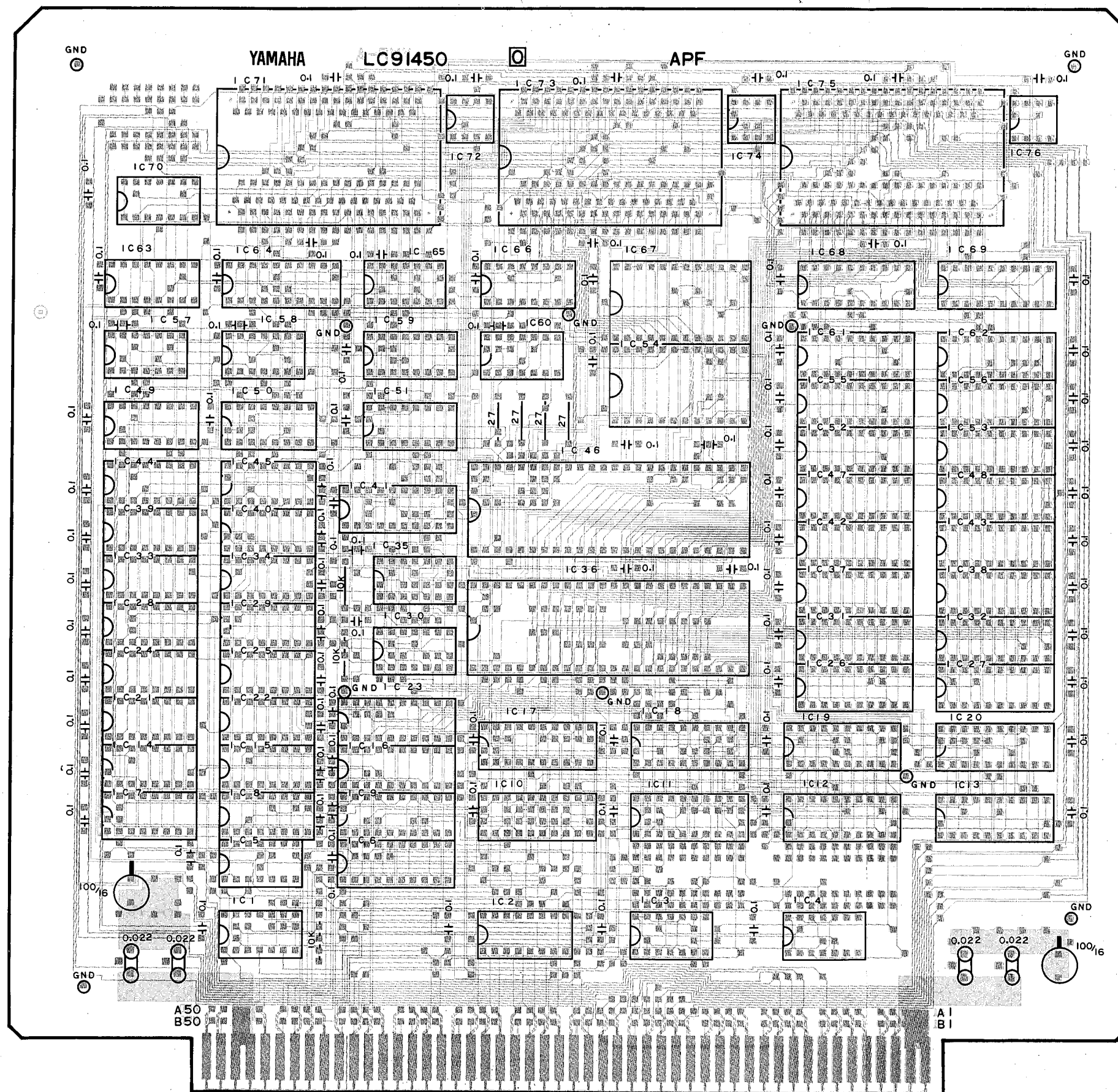


●CTL Circuit Board



この基板は、4層基板（部品面パターン、電源パターン、アースパターン、半田面パターン）ですが、本シート図では電源とアースのパターンを省略しています。

●APF Circuit Board



NOTE)

1. Circuit Board : NA81335
2. ICs
 - IC1 : 74LS125
 - IC2,66 : 74LS138
 - IC3,4,58,70 : 74LS74
 - IC5,30,35 : 74LS00
 - IC6,9~13,16~20,23,41 : 74LS374
 - IC7,8,14,15,21,22,24,25,28,29,33,34,39,40,44,45 : HM4864P-2
 - IC26,27,31,32,37,38,42,43,47,48,52,53,55,56,61,62 : HM6167P
 - IC36,46 : YM5210
 - IC49 : 74265
 - IC50 : 74LS365
 - IC51 : PROM APF
 - IC54,67 : MB8128-10
 - IC57 : 74LS14
 - IC59 : 74S139
 - IC60,65 : 7437
 - IC63 : 74LS366
 - IC64,68,69 : 74LS244
 - IC71,73,75 : YM5107
 - IC72,74,76 : iG07950
3. EMI Filter : DSS310 (22000pF)

※ This circuit board is composed of four layers : Parts Pattern, Power Supply Pattern, Ground Pattern and Soldering Pattern. In the above diagram, however, only Parts Pattern and Soldering Pattern are indicated here.

この基板は、4層基板（部品面パターン、電源パターン、アースパターン、半田面パターン）ですが、本シート図では電源とアースのパターンを省略しています。